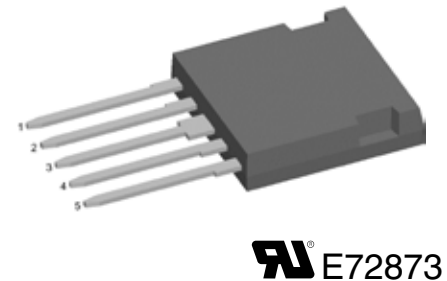
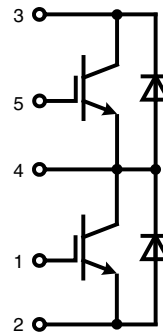


IGBT phaseleg

in ISOPLUS i4-PAC™

 $I_{C25} = 30 \text{ A}$
 $V_{CES} = 600 \text{ V}$
 $V_{CE(sat) \text{ typ.}} = 1.9 \text{ V}$


IGBT					
Symbol	Conditions	Maximum Ratings			
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	600	V		
V_{GES}		± 20	V		
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	30	A		
I_{C90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$	18	A		
I_{CM}	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 47 \Omega; T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	40	A		
V_{CEK}	RBSOA Clamped inductive load; $L = 100 \mu\text{H}$	V_{CES}			
t_{SC} (SCSOA)	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 47 \Omega$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}; \text{non-repetitive}$	10	μs		
P_{tot}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	100	W		
Symbol	Conditions	Characteristic Values			
($T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)					
		min.	typ.	max.	
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20 \text{ A}; V_{GE} = 15 \text{ V}$		1.9	2.4	V
			2.2		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 0.5 \text{ mA}; V_{GE} = V_{CE}$	4.5		6.5	V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.6	0.6	mA
					mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}; V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			200	nA
$t_{d(on)}$	Inductive load $V_{CE} = 300 \text{ V}; I_C = 20 \text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 47 \Omega$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		50		ns
t_r			55		ns
$t_{d(off)}$			200		ns
t_f			30		ns
E_{on}			0.75		mJ
E_{off}			0.6		mJ
C_{ies}	$V_{CE} = 25 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$		1.1		nF
Q_{Gon}	$V_{CE} = 300 \text{ V}; V_{GE} = 15 \text{ V}; I_C = 20 \text{ A}$		65		nC
R_{thJC}				1.25	K/W
R_{thJH}	with heatsink compound		2.5		K/W

Features

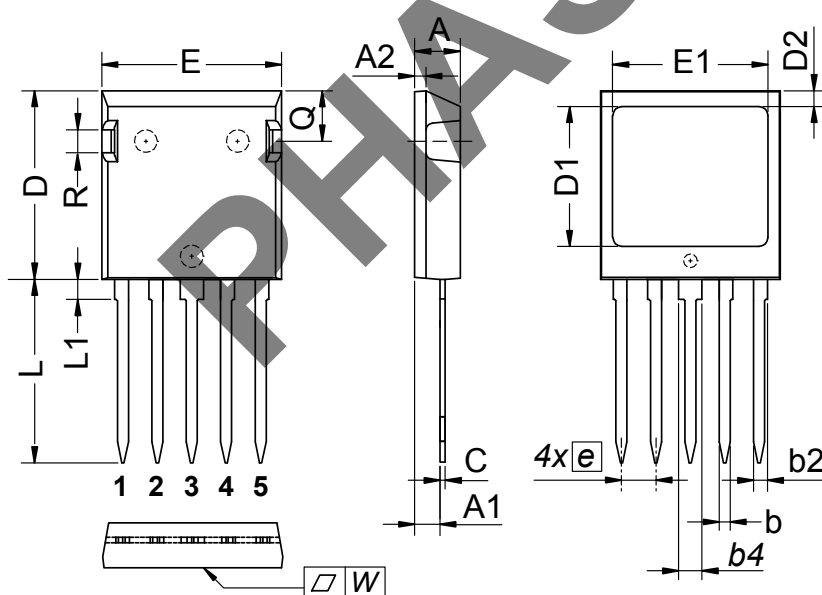
- NPT IGBT technology
- low saturation voltage
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- fast switching
- HiPerFRED™ diode
- optimized fast and soft reverse recovery
- low operating forward voltage
- low leakage current
- ISOPLUS i4-PAC™ package
- isolated back surface
- low coupling capacity between pins and heatsink
- enlarged creepage towards heatsink
- application friendly pinout
- low inductive current path
- high reliability
- industry standard outline
- UL registered E 72873

Applications

- single phaseleg
 - buck-boost chopper
- H bridge
 - power supplies
 - induction heating
 - four quadrant DC drives
 - controlled rectifier
- three phase bridge
 - AC drives
 - controlled rectifier

Diode						
Symbol	Conditions		Maximum Ratings			
V_{RRM}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C		600	V		
I_{F25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		30	A		
I_{F90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$		15	A		
Symbol	Conditions		Characteristic Values			
			min.	typ.	max.	
V_F	$I_F = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		2.3	2.7	V
		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1.6		V
I_{RM} t_{rr}	} $I_F = 15\text{ A}; di_F/dt = -400\text{ A}/\mu\text{s};$ $V_R = 300\text{ V}; V_{GE} = 0\text{ V};$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		7		A
				50		ns
R_{thJC}	(per diode)				2.3	K/W
R_{thJH}	with heatsink compound			4.6		K/W

Component						
Symbol	Conditions		Maximum Ratings			
T_{VJ}	operating		-55...+150	°C		
T_{stg}			-55...+125	°C		
V_{ISOL}	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}; 50/60\text{ Hz}; t = 1\text{ s}$		2500	V~		
F_C	Mounting force with clip		20...120	Nm		
Symbol	Conditions		Characteristic Values			
			min.	typ.	max.	
C_P	coupling capacity between shorted pins and mounting tab in the case			40		pF
d_S, d_A	pin - pin		1.7			mm
d_S, d_A	pin - backside metal		5.5			mm
Weight				6		g



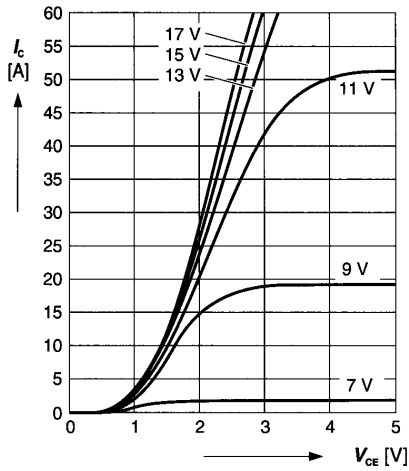
DIM.	MILLIMETER		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.83	5.21	0.190	0.205
A1	2.59	3.00	0.102	0.118
A2	1.17	2.16	0.046	0.085
b	1.14	1.40	0.045	0.055
b2	1.47	1.73	0.058	0.068
b4	2.54	2.79	0.100	0.110
C	0.51	0.74	0.020	0.029
D	20.80	21.34	0.819	0.840
D1	14.99	15.75	0.590	0.620
D2	1.65	2.03	0.065	0.080
E	19.56	20.29	0.770	0.799
E1	16.76	17.53	0.660	0.690
e	3.81 BSC		0.15 BSC	
L	19.81	21.34	0.780	0.840
L1	2.11	2.59	0.083	0.102
Q	5.33	6.20	0.210	0.244
R	2.54	4.57	0.100	0.180
W	—	0.10	—	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.05 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite
The convex bow of substrate is typ. < 0.05 mm over plastic surface level of device bottom side

Typ. output characteristics

$$I_C = f(V_{CE})$$

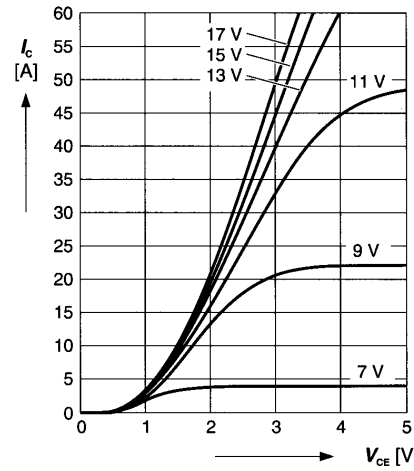
parameter: $t_p = 250 \mu s$; $T_j = 25^\circ C$



Typ. output characteristics

$$I_C = f(V_{CE})$$

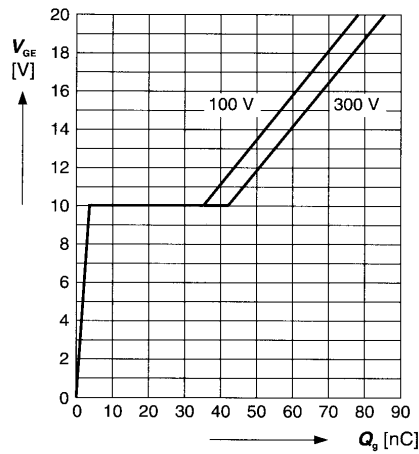
parameter: $t_p = 250 \mu s$; $T_j = 125^\circ C$



Typ. gate charge

$$V_{GE} = f(Q_g)$$

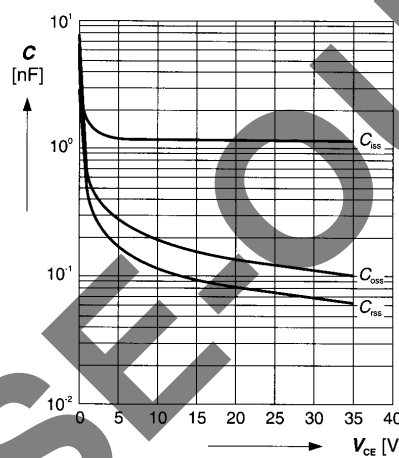
parameter: $I_{C\ pulis} = 20\ A$



Typ. capacitances

$$C = f(V_{CE})$$

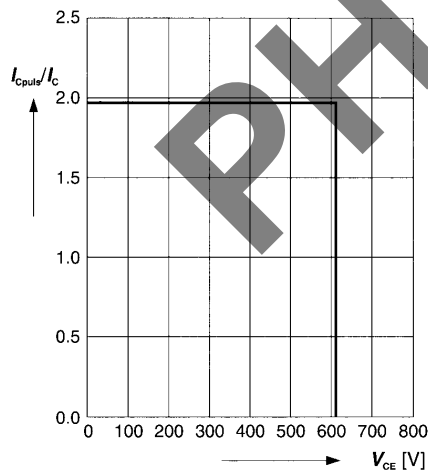
parameter: $V_{GE} = 0\ V$; $f = 1\ MHz$



Reverse biased safe operating area

$$I_{C\ pulis} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$$

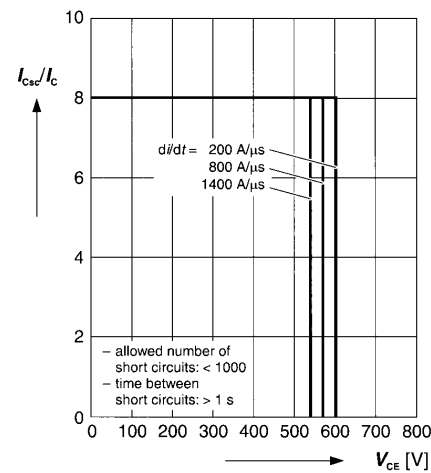
parameter: $V_{GE} = 15\ V$



Short circuit safe operating area

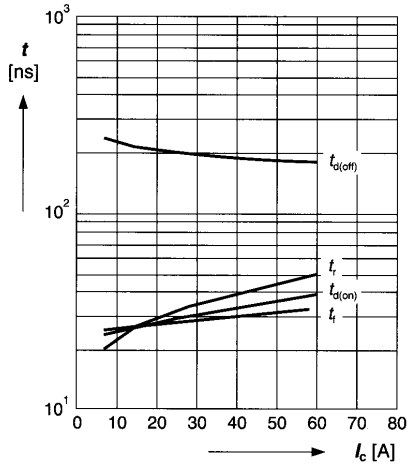
$$I_{Csc} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$$

parameter: $V_{GE} = \pm 15\ V$; $t_{sc} \le 10\ \mu s$; $L < 50\ nH$



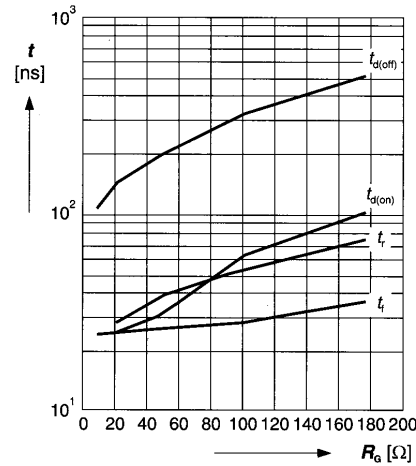
Typ. switching time

$t = f(I_C)$, inductive load, $T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$
 parameter: $V_{CE} = 300\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 33\text{ }\Omega$



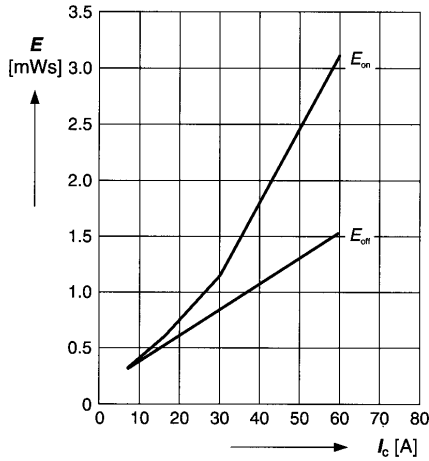
Typ. switching time

$t = f(R_G)$, inductive load, $T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$
 parameter: $V_{CE} = 300\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $I_C = 30\text{ A}$



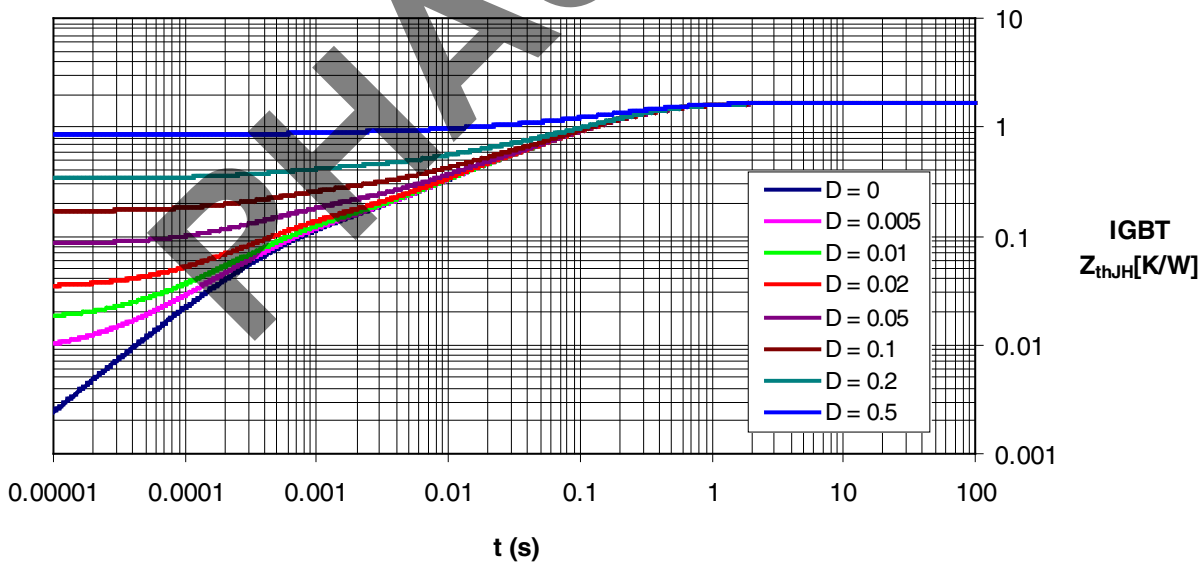
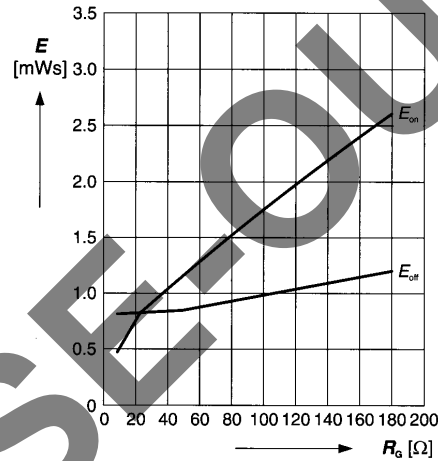
Typ. switching losses

$E = f(I_C)$, inductive load, $T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$
 parameter: $V_{CE} = 300\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 33\text{ }\Omega$

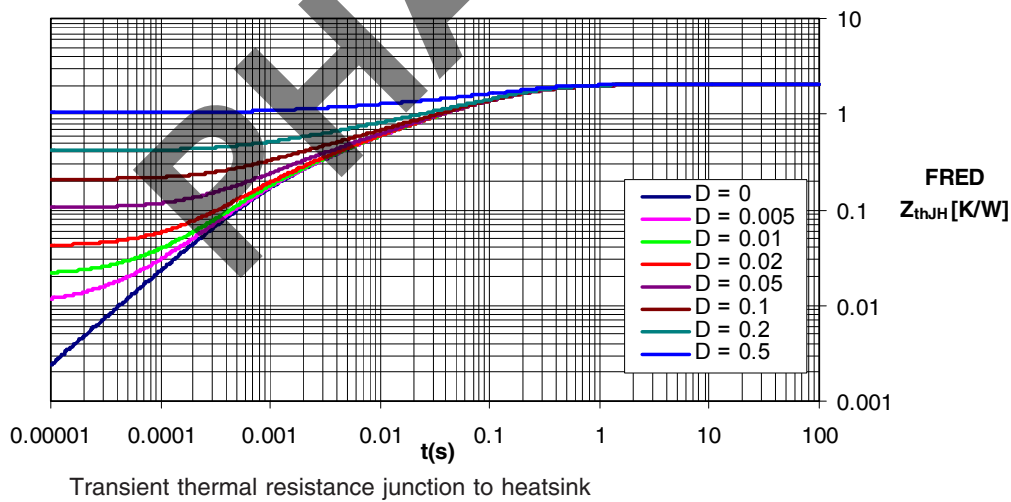
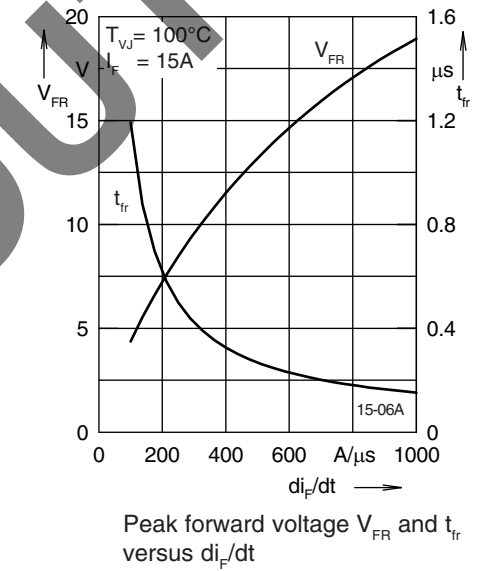
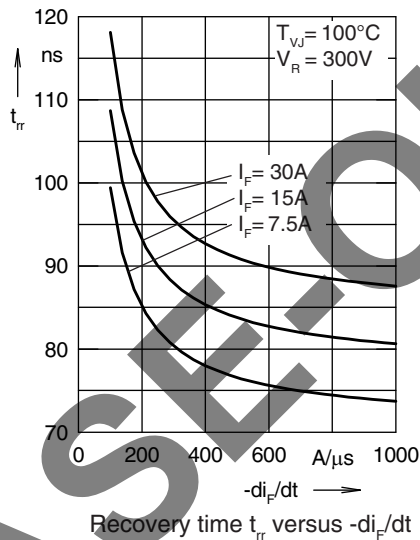
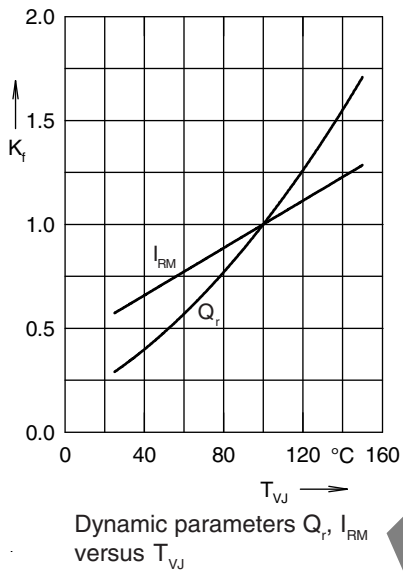
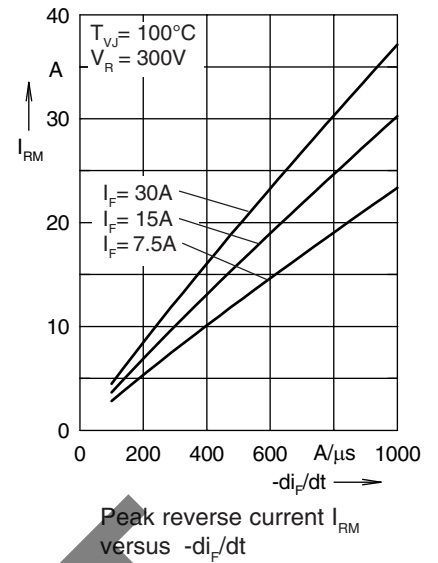
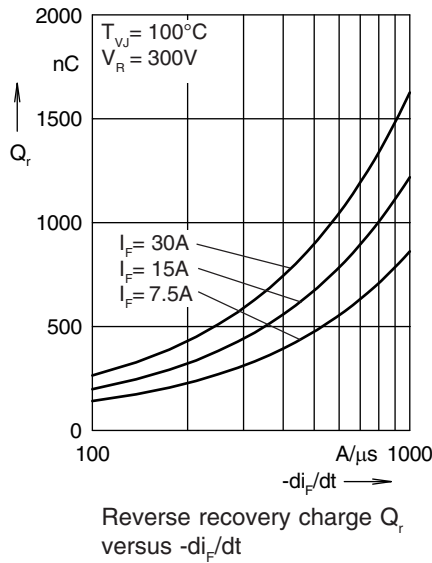
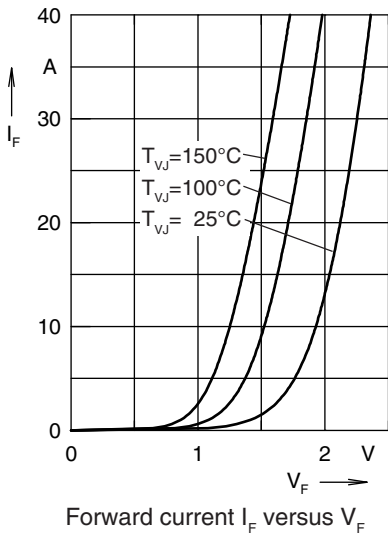


Typ. switching losses

$E = f(R_G)$, inductive load, $T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$
 parameter: $V_{CE} = 300\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $I_C = 30\text{ A}$



Diode





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331